



Engineering-High-Tech-Cluster Fulda e. V.

EHC Innovation Circle Pitch Days

Titel der Projektidee:

OPC UA Schnittstelle für elektronische Geräte

Themenfeld:

Industrie 4.0

Kurzbeschreibung des Projektes:

Um Daten von Maschinen oder Sensoren einfach in ERP und MES Software-Systemen verarbeiten zu können und dort nicht die Treiber vieler Hardware-Hersteller integrieren zu müssen, scheint sich der Standard OPC UA durchzusetzen.

Im Projekt soll eine Software und/oder Hardware entwickelt werden, mit der Microcontroller-Geräte in die Lage versetzt werden können, ihre Daten und Konfigurationen per OPC UA auszutauschen.

Anforderungen an Projektpartner:

Bedarf oder Wissen im Bereich OPC UA und Austausch von Daten im industriellen Umfeld

Nachname:

Heil

Vorname:

Markus

E-Mail:

m.heil@datafox.de

Unternehmen:

Datafox GmbH

Straße, Nr:

Dermbacher Str. 12-14

PLZ:

36419

Ort:

Geisa